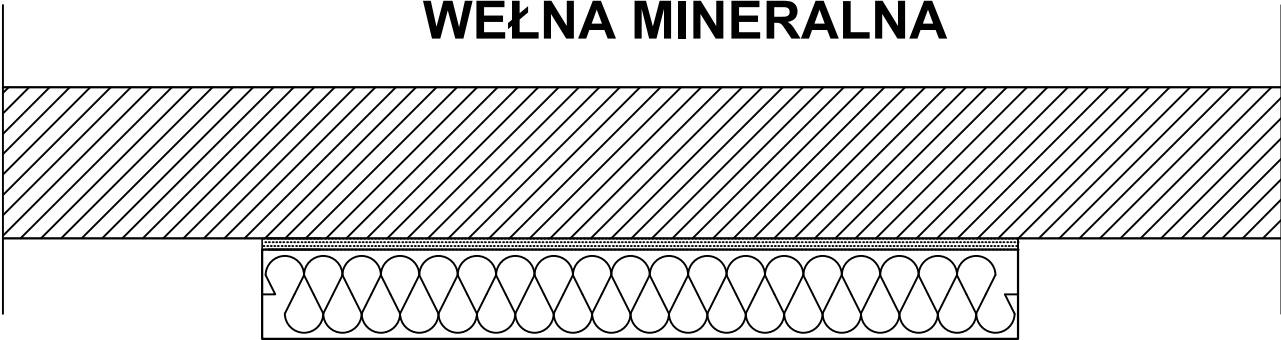
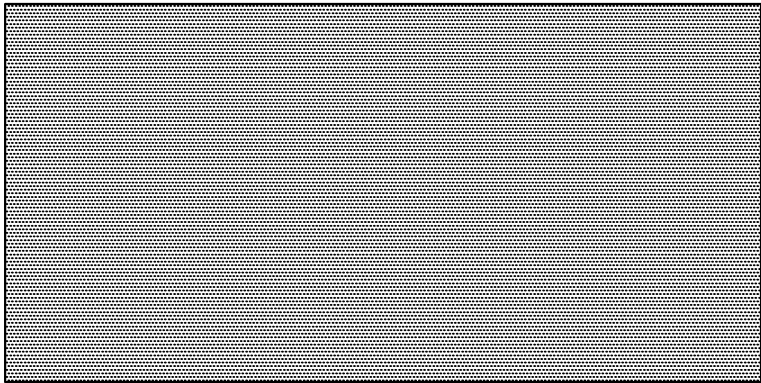


SPOSÓB KLEJENIA PŁYT IZOLACJI TERMICZNEJ

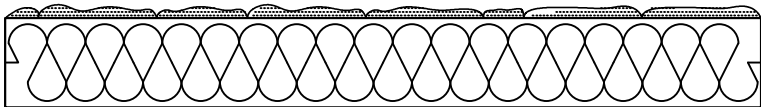
WEŁNA MINERALNA



A

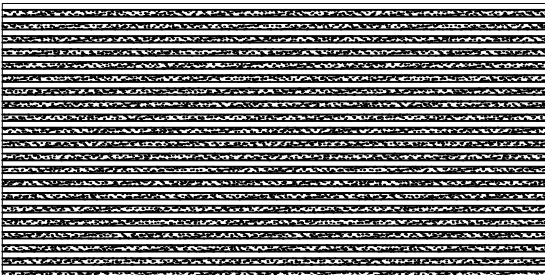


A-A



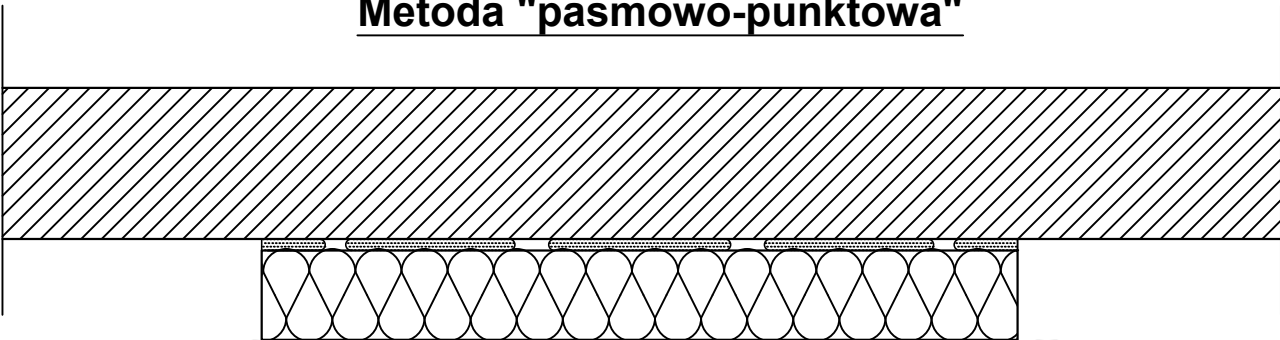
Klej należy nanosić na płyty izolacyjne według tzw. metody całopowierzchniowej metodą grzebieniową. Na płytę nanosić taką ilość zaprawy, aby uwzględniając odchyłki równości podłoża i możliwą do położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2cm) zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejania płyty do podłoża (przy większych nierównościach należy stosować zróżnicowane grubości izolacji).

Metoda grzebieniowa

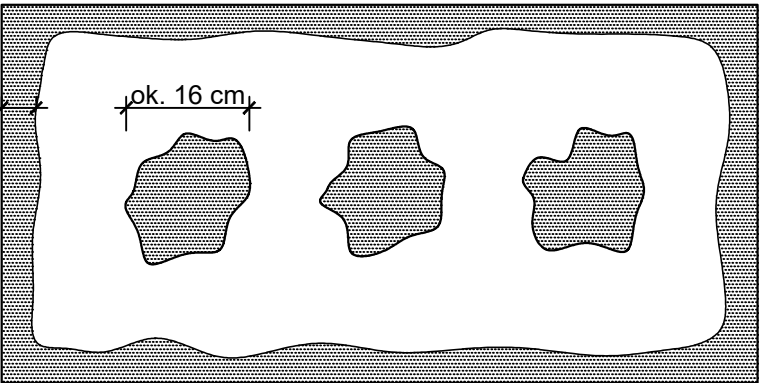


STYROPIAN

Metoda "pasmowo-punktowa"

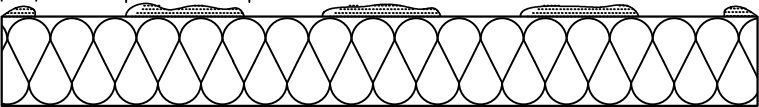


A



A

A-A



Klej należy nanosić na płyty izolacyjne według tzw. metody pasmowo-punktowej. Na płytę nanosić taką ilość zaprawy, aby uwzględniając odchyłki równości podłoża i możliwą do położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2cm) zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejania płyty do podłoża (przy większych nierównościach należy stosować zróżnicowane grubości izolacji). Po obwodzie płyty wzdłuż jej krawędzi należy nanieść około 5cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środu płyty nałożyć minimum 3 placki zaprawy wielkości dłoni.

Na równych podłożach można nakładać zaprawę na płytę termoizolacyjną całopowierzchniowo przy użyciu pacy zębatej (ok. 10mm).

UWAGI:

- Do klejenia izolacji termicznej używa się:
- fabrycznie przygotowanych dyspresyjnych mas klejowych w przypadku podłożu nienasiąkliwych i drewnopochodnych,
- zapraw klejowych do zmieszania z wodą na budowie w przypadku typowych podłoży budowlanych.

Użyte produkty należy każdorazowo przygotować według zaleceń producenta (instrukcje/karty techniczne).

Jednoczesne stosowanie materiałów różnych producentów jest niedopuszczalne!